

Benvenuto in O-leading

Siamo produttori di PCB professionali con più di dieci anni di esperienza. Gamma di prodotti: PCB singolo, doppio lato, multistrato, PCB flessibile e MCPCB. Siamo in grado di fornire un rapido servizio di prototipazione: S / S in 24 ore, 4-8 unità in 48-96 ore di produzione.

PIATTO DI RAME HOLES MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI

Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25 pezzi / sacchetto, mettere il disidratante sul fianco, mettere la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Descrizione del prodotto

PIATTO DI RAME HOLES MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE COLLEGATI

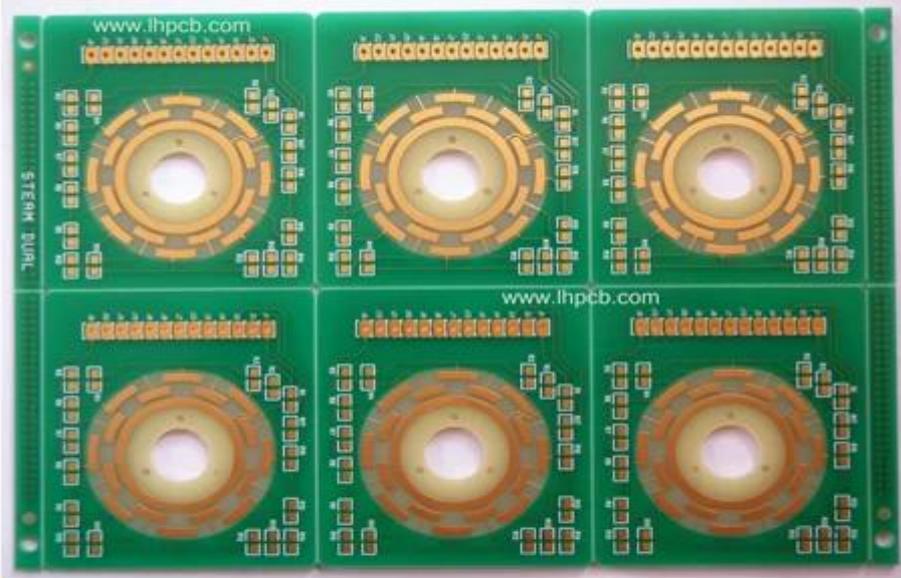
- Requisiti speciali: ENIG, spessore dell'oro duro: 4UM, impedenza: Tol: +/- 7%, la deviazione dell'impedenza nello stesso strato non deve superare +/- 2 Ohm, trapano posteriore, ruotato di 7 gradi.

Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25 pezzi / sacchetto, mettere il disidratante sul fianco, mettere la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura a strati

Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
			R-5670(G) 3313 RC54%
L2		0.5oz	
L3		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	
L5		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	
L7		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	
L9		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	
L11		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	
L13		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	
L15		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	
L17		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

[PWB HDI Circuito stampato, fabbricazione pcb Cina](#)

La nostra squadra





certificazioni

Imballaggio & Consegna

dettagli sul confezionamento	Produttore professionale di schede PCB da 16 anni
Dettaglio di consegna	7-12days

(Fornitore di GOLDEN FINGER BOARD)



FAQ

1. In che modo O-Leading garantisce la qualità?

Il nostro standard di alta qualità si ottiene con il seguente.

1. Il processo è strettamente controllato secondo gli standard ISO 9001: 2008.
2. Ampio uso del software nella gestione del processo di produzione
3. Strumenti e strumenti di collaudo all'avanguardia. Per esempio. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) e ICT (test in-circuit).
4. Specificato team di garanzia della qualità con processo di analisi caso di fallimento
5. Formazione e formazione continua del personale

2. In che modo O-Leading mantiene il prezzo competitivo?

Nell'ultimo decennio, i prezzi di molte materie prime (ad esempio rame, prodotti chimici) erano raddoppiati, triplicati o quadruplicati; La valuta cinese RMB aveva apprezzato il 31% rispetto al dollaro USA; E anche il nostro costo del lavoro è aumentato in modo significativo. Tuttavia, O-Leading ha mantenuto costanti i nostri prezzi. Questo è tutto per le nostre innovazioni nel ridurre i costi, evitare sprechi e migliorare l'efficienza. I nostri prezzi sono molto competitivi nel settore allo stesso livello di qualità.

Crediamo in una partnership vantaggiosa con i nostri clienti. La nostra partnership sarà

reciprocamente vantaggiosa se siamo in grado di fornirvi un vantaggio in termini di costi e qualità.

3. Quali tipi di schede possono utilizzare il processo O-Leading?

FR4 comuni, tavole ad alto TG e senza alogeni, Rogers, Arlon, Telfon, schede in alluminio / rame, PI, ecc.

4. Quali dati sono necessari per la produzione di PCB?

È meglio fornire dati nel formato Gerber 274-X. Inoltre, è possibile elaborare anche Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP e Eagle.

5. Qual è il flusso di processo tipico per PCB multistrato?

Materiale da taglio → Film secco interno → Incisione interna → AOI interno → Multi-legame → Sovrapposizione di strati Premendo → Foratura → PTH → Placcatura → Pellicola asciutta esterna → Placcatura → Incisione esterna → AOI esterno → Maschera di saldatura → Contrassegno del componente → Finitura superficiale → Instradamento → E / T → Ispezione visiva.